

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Hongguang Holdings Limited

中國宏光控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8646)

**自願公告
業務最新發展
合資公司設立武漢分公司
落地TGV玻璃基板產業化基地**

本公告由中國宏光控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願刊發，旨在向本公司股東及潛在投資者更新本集團於半導體新材料領域之最新業務進展。

茲提述本公司於二零二六年九月十八日刊發的公告，內容有關與美國Dream Buddha Resources Group Co., Ltd.及東莞市研光科技有限公司簽署合資協議，共同設立合資企業宏夢芯材(深圳)半導體科技有限公司(「宏夢芯材(深圳)」，「合資公司」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，繼合資公司主體於深圳註冊完成後，宏夢芯材(深圳)半導體科技有限公司武漢分公司(「武漢分公司」)已於二零二六年十月十三日正式完成工商註冊登記，取得營業執照，標誌著TGV玻璃基板產業化基地(「武漢基地」)正式落戶武漢光谷。

武漢分公司定位與業務方向

武漢分公司註冊地址位於湖北省武漢東湖新技術開發區(光谷)華師園路62號光谷產業園5號廠房西區1-2層-5號，作為合資項目TGV玻璃基板產業化生產基地，將全面承擔技術研發、中試線建設、量產製造以及華中區域產業供應鏈對接等核心職能。

武漢分公司之核心業務涵蓋：TGV玻璃基板、FPC柔性線路基板、光通信精密零件，產品面向AI先進封裝產業鏈，為先進封裝提供關鍵玻璃基材料解決方案。

核心管理團隊聘任

為加速技術團隊落地與產業化推進，合資公司正式聘任華中科技大學胡兵教授擔任武漢分公司技術總監兼武漢分公司總經理，全面負責武漢基地技術路線、研發團隊搭建、中試及量產工藝開發工作，依託華中科大科研力量推動TGV玻璃材料從實驗室成果轉向產業化落地。

選址武漢光谷之戰略考量

董事會表示，選擇武漢光谷作為TGV玻璃基板產業化基地，主要基於以下因素：

1. 完備的光電與半導體產業集群：光谷是國內光電子、半導體先進製造核心集聚區，具備上下游產業協同基礎；
2. 高校人才資源：緊鄰華中科技大學等重點高校，可持續輸送半導體材料、精密製造領域工程與科研人才；
3. 成熟配套供應鏈：華中區域具備玻璃深加工、精密加工、表面處理等配套產業資源，可有效縮短供應鏈響應週期；
4. 地方產業政策支持：武漢東湖新技術開發區針對半導體新材料、先進封裝領域給予產業扶持政策，適合半導體新材料中試線落地與後續量產擴張。

未來工作計劃

武漢分公司註冊完成後，下一階段重點工作包括廠房改造、中試產線方案設計、設備採購與入場、工藝驗證、供應商開發，逐步推進TGV玻璃基板中試與小批量試產。董事會將持續跟進武漢基地建設進度，並於有重大進展時適時作出披露。

GEM上市規則之涵義

由於設立武漢分公司的一項或多項適用百分比率低於5%，故設立武漢分公司並不構成本公司的一項須予披露交易。

董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，TGV玻璃基板屬半導體新材料，技術研發、產業化進度及市場推廣存在不確定性，本公告中有關未來業務發展之表述僅為董事會當前之展望，未必能夠如期實現；本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國宏光控股有限公司
主席兼執行董事
林偉珊

香港，二零二六年十月十五日

於本公告日期，執行董事為魏佳坤先生、林偉珊女士及李婉娜女士；以及獨立非執行董事為毛淑娥女士、賈小剛先生及吳勇先生。

本公告資料乃遵照GEM上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站www.hongguang.hk。